5-7 高輝度放射光で解き明かすシリコン酸化膜の成長過程 -ナノデバイスの世界を支配する界面欠陥とキャリア捕獲-

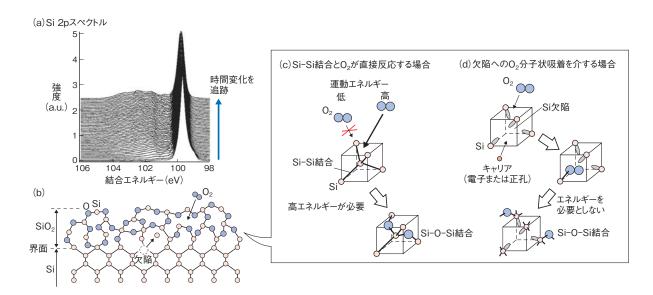


図1 SiO₂/Si 界面における酸素分子の反応

(a) 典型的な Si 2p スペクトルの時間変化です。(b) SiO_2 表面から入り込んだ O_2 は SiO_2 内部を拡散した後、 SiO_2/Si 界面に辿り着きます。(c) Si-Si 結合と O_2 が直接反応するためには、大きなエネルギーが必要です。(d) 私たちのモデルでは、界面に生じた欠陥への分子状吸着を介して、反応が進行すると考えています。このような反応には、エネルギーは必要ありません。

パソコンやスマートフォンの演算を司る集積回路の基本構造「トランジスタ」は、Siを酸化し、ゲート絶縁膜と呼ばれる酸化膜を作製することで構成されます。近年、トランジスタの高密度集積化に伴い、1 nm 以下という薄さの酸化膜を作製することが要求されています。このような薄い膜厚では、わずかな欠陥が消費電力の上昇や誤動作の原因となるため、酸化反応を精密に制御し、欠陥の少ない酸化膜を作製することが不可欠です。しかし、原子レベルの薄い膜厚における酸化反応は十分に理解されていませんでした。

本研究では、SPring-8の原子力機構専用ビームライン BL23SU において、高輝度、高分解能の放射光による X 線光電子分光法を用いて Si 表面の酸化反応をリアルタイムで観察し、ナノレベルの酸化反応を明らかにしました。

Si 基板上の酸化膜(SiO $_2$)は、酸化膜表面から O_2 が取り込まれて内部に拡散し、SiO $_2$ /Si 界面で反応するという流れで成長します。これまで、SiO $_2$ /Si 界面に辿り着いた O_2 は、Si-Si 結合と直接反応し Si-O-Si 結合を生成すると考えられていましたが、そのような過程には高エネルギーの O_2 分子が必要です。膜中を拡散する O_2 の持つ平均運動エネルギーは低いため、 O_2 ガスによる酸化は起こり得ないことになってしまいます (図 1 (c))。

本研究では、 SiO_2/Si 界面における欠陥に着目しました。 SiO_2/Si 界面では SiO_2 生成による体積膨張のため、

大きな歪みが生じます。この歪みにより界面では欠陥が 生成します。この欠陥にキャリア(電子、正孔)が結び つくことで化学的に反応がしやすい状態となり、O。と反 応するのではないかと予想しました。そこで、放射光を 用いたリアルタイム光電子分光測定により、界面キャリ アの量を反映する Si 2p スペクトルの時間変化(図1(a)) を取得し、そのことを実証しました。さらに、界面O。 の量の変化から、キャリアと結びついた欠陥に O₂ が分 子のまま吸着することを見いだしました。その後 O2 は O原子に解離し、Si-O-Si 結合を形成します。このよう な分子状吸着を介する反応はエネルギーを必要としない ことから、図1 (d) のような経路で反応が進むことが 確かめられました。本研究により、SiO₂/Si 界面におけ るO。の反応は欠陥での分子状吸着を介して進行し、そ の過程で Si 基板のキャリアが関与するという新しい反 応メカニズムを提案しました。

欠陥で O_2 が反応することを示した本成果は、欠陥を消滅させながら SiO_2 成長が可能であることを示唆しています。よって、本研究を応用することで、デバイスの省電力化、信頼性向上、更なる高密度集積化による小型化や高性能化などが期待されます。

本研究は、東北大学、福井工業高等専門学校との共同 研究として実施されました。

(津田 泰孝)

●参考文献

Tsuda, Y. et al., Roles of Excess Minority Carrier Recombination and Chemisorbed O₂ Species at SiO₂/Si Interfaces in Si Dry Oxidation: Comparison Between p-Si(001) and n-Si(001) Surfaces, The Journal of Chemical Physics, vol.157, issue 23, 2022, 234705, 21p.